

出展要項

出展料 **1小間** (2m×2m=約4㎡)

小間仕様

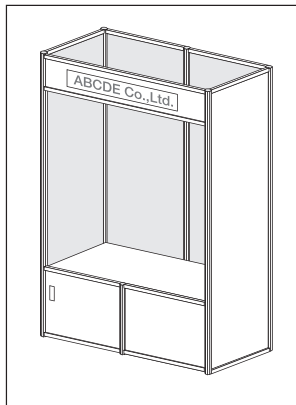
Aブース (パッケージブース)	JASA会員 250,000円 [税別] (角小間費用 対象: 1小間出展 30,000円 [税別]) 非会員 300,000円 [税別] ※追加でお支払いいただいた場合、角小間を御案内いたします。 ただし数に限りがございますため、先着順となります。
Bブース (スペース渡し) ※4小間から申込可能	JASA会員 150,000円 [税別] 非会員 200,000円 [税別]

※2小間以上の出展社は角小間となります。
※Bブースは、スペース渡しとなります。但し、4小間以上から申込み可能となります。
※変則形状(四辺形以外)は原則としてお受けできません。
※4小間以上は原則複列小間になります。

<Bブース申込の場合> パッケージブース、レンタル備品のご案内
事務局では、出展社の皆様の出展サポートとして、低コストのパッケージブースプラン及び、各展示用レンタル備品をご用意しております。
皆様の出展のご検討とあわせまして、出展費用のご参考としてご確認ください。
詳細は3月下旬(予定)に行われる出展説明会にてご説明させていただきます。

申込について

- 出展規約: 出展申込にあたっては、別紙出展規約を遵守することを承諾した上で出展申込書を事務局宛に送付してください。
- 共同出展について: 複数の企業が同一ブースに出展する共同出展が可能です。ただし、社数は小間数と同数以下に限らせていただきます。共同出展社がある場合は、指定された書式で申請し、事務局の承認を得てください。事務局が承認した共同出展社は公式ホームページ等で紹介されます。



サポートプログラム

出展社セミナー

展示会出展とともに、関西圏の企業に向けた自社製品・ソリューションの紹介や、有望顧客の囲い込み、聴講者のブース誘導といった会期中の営業・PR活動の成果をあげるためにご活用いただけます。

※展示会への出展をお申込みいただいた企業・団体限定となります。また、お申し込みは先着順となります。
※セミナー会場は、スクリーン形式100席(予定)、スクリーン、マイク、プロジェクター、演台が常設されております。
※事前登録者データに含まれる情報は、登録者の氏名、所属、住所、電話番号、メールアドレスとなります。

その他サポートプログラム(予定)

貴社ブースへの集客に効果的!!

◎会場で配布する案内図への広告枠

【会場案内図広告】

◎展示会公式ホームページでの広告枠

【公式Webサイトバナー】

◎約75,000人の来場対象者に配信するメルマガでの広告

【ET/IoT Technology Mail News テキスト広告】

その他、多数のプログラムをご用意しています。
詳細は公式サイトにて公開予定です。

ETWest/IoT Technology West 出展対象

ETWest 出展対象

- ハードウェア・ソリューション
CPU/MCU/DSP、映像・画像処理技術、SoC、ASSP/ASIC、メモリモジュール、SSD、IPコア、FPGA/PLD、メディアプロセッサ、アナログIC(電源用、A/D、D/A等)、パワー半導体、有線/無線ネットワーク(LPWA、Wi-SUN、WiFi、Bluetooth、LTE等)通信インタフェース(HDMI、USB等)、NFC、RFID/ICタグ 他
- ソフトウェア・ソリューション
リアルタイムOS、組込みLinux、Android、デバイスドライバ、ファームウェア、ミドルウェア、コーデック 他
- 開発環境・ツール
開発支援ツール、言語系(C/C++、Java、HTML/XML、UML、SysML、コンパイラ/アセンブラ等)、デバッグツール(ICE、エミュレータ、デバッガ、シミュレータ等)、統合開発環境、計測機器(オシロスコープ、アナライザ、分析機器、信号発生器等)、LSI設計/検証ツール、システム設計ツール 他
- インテグレーション/デザインサービス/関連企業・団体
受託開発/コンサルティング、品質検証サービス、ROM/Flash プログラミングサービス 他

IoT Technology West 出展対象

- IoT向け半導体デバイス
- 遠隔監視・制御システム
- 各種センサー/センシング技術
- 次世代ワイヤレスネットワーク(LPWAなどのサブギガ帯、IoT向け無線通信システムなど)
- ウェアラブル関連機器/AR・VR技術
- ITS関連システム(車載ネットワーク、交通管理システムなど)
- 安全運転支援システム(車車間・歩車間通信、車載レーダー、カメラなどの自動検知 他)
- データ分析・解析技術/計測・測定技術
- IoT向けプラットフォーム設計技術
- IoT関連セキュリティ(オープンソース、ペネトレーションテスト 他)
- スマートエネルギー関連技術(ワイヤレス電力伝送、スマートメーターなど)
- IoT向けインテグレーションサービス
- 各種認証取得サービス(無線認証など)

Embedded Technology 事務局/IoT Technology事務局

TEL:03-5657-0756 FAX:03-5657-0645 e-mail: etwest@jtbcom.co.jp

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 株式会社JTBコミュニケーションデザイン内

ETWest / IoT Technology West公式サイト <http://www.jasa.or.jp/etwest/>

ET×ET(エッジテクノロジー)によって実現するスマートな社会



組込み総合技術展 関西

Embedded Technology WEST 2019



IoT総合技術展 関西

Internet of Things Technology

IoT Technology WEST 2019

主催: 一般社団法人組込みシステム技術協会 / 企画・推進: 株式会社JTBコミュニケーションデザイン内

出展のご案内

会期

2019年6月13日木・14日金

会場

**グランフロント大阪
コングレコンベンションセンター**



ETWest / IoT Technology West公式サイト

ET IoT West

検索



一般社団法人
組込みシステム技術協会
Japan Embedded Systems Technology Association

Jtb Communication Design

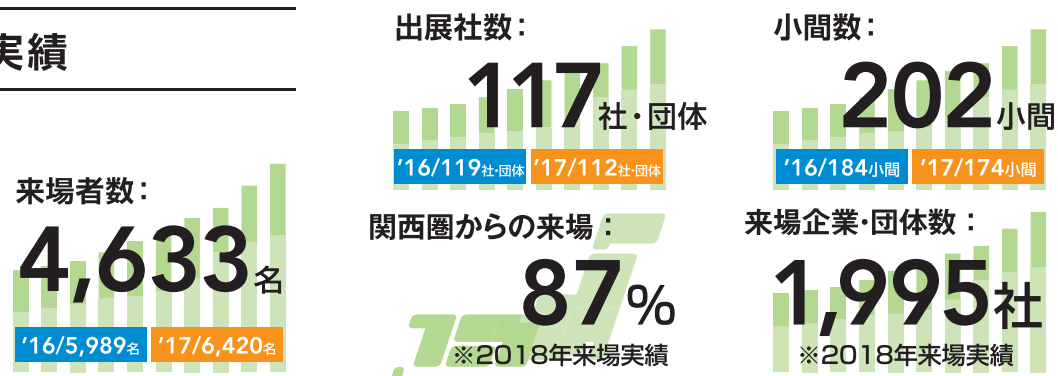
お申し込み
お問い合わせ

開催概要

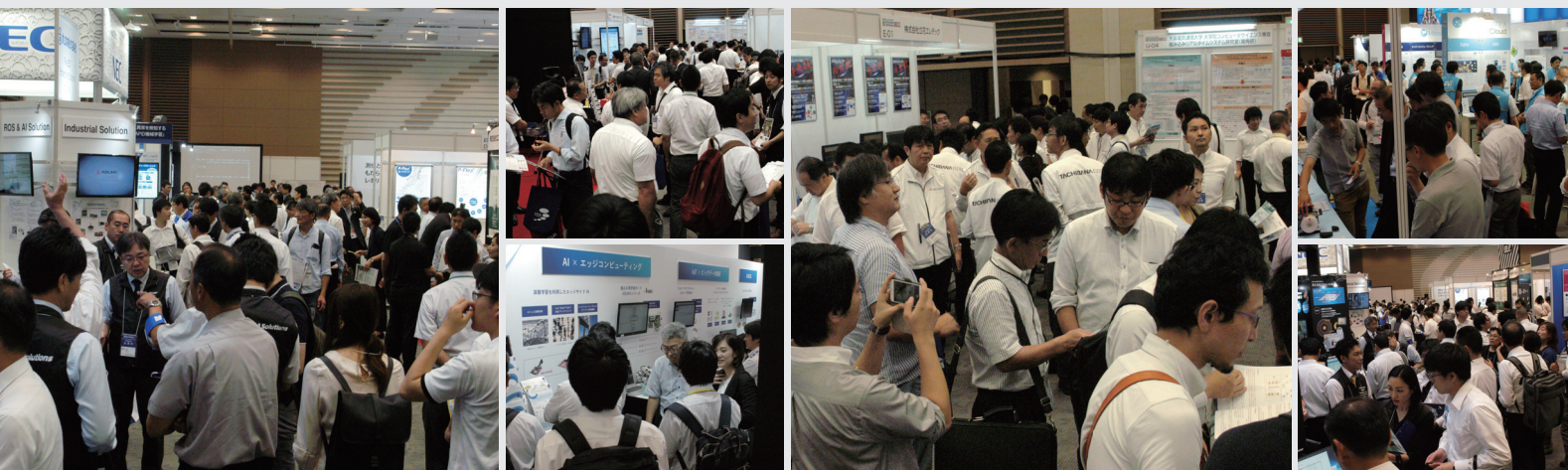
名称: **Embedded Technology West 2019**／組込み総合技術展 関西
IoT Technology West 2019／IoT総合技術展 関西
 主催: 一般社団法人 組込みシステム技術協会
 企画・推進: 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
 会期: 2019年6月13日(木)・14日(金) 10:00～17:00 会場: グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター

前回開催実績

関西圏を拠点とする主要企業に向けた絶好の販促機会です!



展示会場



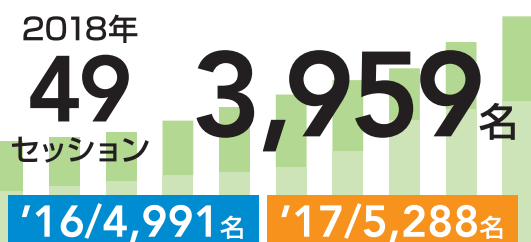
目的意識の高い技術者、マネジメント層が中核の来場者です!

カンファレンス

プログラム(予定)

- ◎**基調講演**
 トップ企業や官学の各分野からキーパーソンを招聘し、組込み・IoT業界として注目される句のテーマに沿った将来展望を語ります。
- ◎**テクニカルセッション**
 現場の第一線で活躍するトップレベルの技術者や専門家が、いま学んでおきたい技術テーマをじっくりレクチャーする技術セミナーです。
- ◎**ヒートアップセッション**
 組込みシステム開発にまつわる技術課題、ビジネスビジョンなど、いま知っておきたいホットなテーマを取り上げ、聴講者とともに掘り下げていくセッションです。

カンファレンス受講者数:



最新の技術動向をはじめ、多彩なテーマの無料カンファレンスを併設することで、幅広い分野の来場者を集客します。

首都圏、中部圏、関西圏で効果的なPRができる国内最大級の専門展示会。

大阪
Embedded Technology WEST 2019
IoT Technology WEST 2019
 2019.6.13 THU-14 FRI グランフロント大阪
<http://www.jasa.or.jp/etwest/>

横浜
Embedded Technology 2019
IoT Technology 2019
 2019.11.20 WED-22 FRI パシフィコ横浜
<http://www.jasa.or.jp/expo/>

名古屋
Embedded Technology NAGOYA 2019
IoT Technology NAGOYA 2019
 2019.2.6 WED-7 THU 吹上ホール
<http://www.jasa.or.jp/etnagoya/>

開催までの年間スケジュール

	2018年12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
名古屋	★ 名古屋 出展説明会 12月14日(金)	★ 名古屋招待状配布 2019年 1月上旬	4-5 設営日・開催 名古屋	6-7 開催 名古屋								
大阪	★ ETWest/IoT Technology West 2019 出展申込受付		★ 大阪出展申込 締切日 2月28日(木)※1	★ 大阪出展説明会 3月下旬※2	★ 招待状 配布 4月下旬		12 設営日・開催 大阪	13-14 開催 大阪				
横浜	★ ET/IoT Technology 2019 出展申込受付						★ 出展申込 締切日 6月28日(金) ※1	★ 出展社専用 Webサイト開設 8月上旬	★ 出展説明会 9月上旬 ※2	★ 招待状 配布 10月上旬	18-19 設営日・開催 横浜	20-22 開催 横浜

<申込方法> HPの申込フォームよりお申込みいただくか、別紙の出展申込書に必要事項をご記入・ご捺印の上、事務局にお送りください。
 (※1)ただし、定数になり次第締め切らせていただきます。(※2)出展要項および出展サポートプログラム詳細についての説明、会場仕様と小間割の発表などを行います。

エッジコンピューティングに代表される《組込み×IoT》の専門展として、最新トレンドを発信!

コンセプト

